

# 超短パルスレーザ加工システム

2つの波長で高品質・高精度の微細加工を実現

**Wavelength 1030nm**

パルス幅 2pico sec.  
最大平均出力 100W

対応ワークサイズ  
700mm×700mm

Ceramics  $\text{Al}_2\text{O}_3$



t=0.8mm  
切削加工

t=0.04mm  
穴あけ加工 (Φ20μm 0.2mmピッチ)

**Wavelength 355nm**

パルス幅 10pico sec.  
最大平均出力 30W



精密穴あけ

ワークへの熱影響を低減  
品質と処理能力を両立  
ミクロンオーダーの位置精度



レーザマーカーのような  
手軽さ × 本格ファイバーレーザ

オールインワンの手軽さ  
100Wの高出力  
パルス幅切り替え機能

ご入場までのステップ



最短3分で登録完了！ホームページから来場登録  
※今回から名刺や招待券は必要ありません。



登録後、事務局から届いたメールにある  
来場バッジをカラー印刷  
※カラー印刷はQRがあれば会場でできます



会場入口でバッジケースを受取り、  
バッジのQRを見せて入場！  
バッジを各ブースでご提示ください。

来場登録（入場用バッジ登録フォーム）2026年1月開催 ([nepconjapan.jp](http://nepconjapan.jp))

ご招待券は上記URLをクリック、又はQR  
コードより登録後に取得いただけます

出展場所



E18-40 (東ホール)

